

PRESS RELEASE

最后更新: 2024 年 11 月 6 日

NexGen Wafer Systems | 耐晶科技 引領半導體製造創新

耐晶科技總部位於新加坡，是全球領先的半導體濕法蝕刻和清洗設備供應商，致力於為半導體製造行業提供高效、精準的設備解決方案。我們的設備廣泛應用於全球頂尖的半導體製造企業，助力客戶在晶片製造中實現卓越表現。

耐晶的業務佈局覆蓋全球六大區域。我們在奧地利設有先進的工程與製造中心，擁有一支由 100 名專業化人員組成的國際團隊，為全球半導體製造市場提供全方位支持，確保產品品質與客戶服務的領先優勢。

作為現代科技的核心組件，晶片被廣泛應用在智慧型手機、筆記型電腦、汽車、工業控制系統等各類電子設備中，是資訊處理、數據儲存和應用執行的關鍵支撐。耐晶科技未來將持續以創新驅動，不斷為客戶提供客製化的解決方案，攜手客戶應對當前和未來的製程挑戰，共同推動行業發展。

公司概況

- 成立於 2011 年，專注於為半導體製造商提供高科技濕法處理設備。
- 全球擁有超過 100 名員工，員工來自 20 個不同國籍，匯聚了多元化的專業人才。
- 設備在全球範圍內安裝超過 200 個處理腔體，廣泛服務於各大半導體製造商。

全球佈局

- **新加坡**：總部，負責應用研究與開發、銷售以及客戶支持。
- **奧地利，菲拉赫**：設備開發與工程、製造、銷售及客戶支持的核心基地。
- **美國，亞利桑那州**：銷售與客戶支持中心。
- **中國，上海**：銷售與客戶支持中心。
- **中國台灣，竹科**：銷售代表處，提供銷售與客戶支持服務。
- **韓國，華城**：銷售代表處，提供銷售與客戶支持服務。

發展歷程

- **2011 年**：在新加坡成立 NexGen Wafer Systems Pte Ltd;
- **2016 年**：在奧地利成立 NexGen Wafer Systems GmbH;
- **2022 年**：在美國成立 NexGen Wafer Systems America LLC;

- **2023 年**：設立韓國辦事處；
- **2023 年**：在中國成立耐晶科技（上海）有限公司；
- **2024 年**：設立中國台灣辦事處；

公司簡介

從 2011 年公司初創到如今，13 年時間，耐晶科技已成長為半導體行業濕法蝕刻和清洗設備領域的知名企業。公司在奧地利菲拉赫設有開發與製造基地，擁有一支由超過 100 名員工組成的全球團隊，其中包括 70 多位經驗豐富的工程師。在全球範圍內成功安裝超過 200 個處理腔體，已成為晶片表面處理應用領域的卓越供應商。

耐晶科技在全球各地均設有辦事處，旨在為全球半導體客戶提供高效、卓越的技術支持和快速備件響應服務。同時，公司在新加坡還配備有研究與展示中心，為客戶提供協作製程開發平台，幫助企業縮短研發周期，提升製程創新能力。

管理團隊：

- TK Cheung：首席執行官
- Martin Huber 博士：首席技術官
- George Chang 博士：首席運營官
- Christian Kleindienst：首席行銷官

更多資訊請訪問：www.nexgen-wafer-systems.com

此新聞稿已上傳至[鏈接](#)

在 [LinkedIn](#) 追蹤耐晶動態

公司联系方式

Sabine Kosz

publicrelations@nexgenws.com

+43 676 840 346 400

如有其他問題，請隨時與我保持聯繫！